

贵州省科学技术厅

关于转发《科技部办公厅关于举办第二十一届中国国际人才交流大会的通知》的通知

各市（州）科技管理部门，各有关单位：

由科技部和深圳市政府主办的第二十一届中国国际人才交流大会，将于 2023 年 4 月 15 日—16 日在深圳举行。为进一步宣传我省科技创新成果和相关人才政策，依托中国国际人才交流大会平台，聚焦我省重点产业、重点领域和重点学科建设需求，引进国内外紧缺急需高层次人才，现将《科技部办公厅关于举办第二十一届中国国际人才交流大会的通知》转发给你们。请结合本地区和本单位实际，安排参会参展工作。

国家高等学校学科创新引智基地应充分利用大会平台广泛宣传创新引智基地建设情况，大力引进学科建设所需人才；各市（州）科技管理部门应结合地区发展需求，广泛动员相关企业参展或发布引才需求，鼓励企业携产品参展。需依托大会线上平台发布引才需求的，请填写《第二十一届中国国际人才交流大会供需信息征集表》（附件 2），并于 3 月 15 日前报送至省科技厅。

需与我厅联合参展的单位，请于 3 月 15 日前将参展资料电子版（图文并茂形式，字数在 300-500 字左右，图片采用 JPG 格

式，分辨率在 3200×2400 以上）报送至指定邮箱。单独参展的单位请自行与组委会联系，报名参展。

为做好本次大会有关统计工作，如有参会参展意愿的单位，请于 3 月 15 日前填报《第二十一届中国国际人才交流大会参会参展统计表》（附件 3），并将电子版及扫描件报送至省科技厅。

- 附件：1. 科技部办公厅关于举办第二十一届中国国际人才交流大会的通知
2. 第二十一届中国国际人才交流大会供需信息征集表
3. 第二十一届中国国际人才交流大会参会参展统计表



（联系人：向 宁；电 话：0851-85552602；
邮 箱：1009278293@qq.com）